**投資印度：電信產業投資論壇**

**（Invest India: Telecom Sector Investment Forum for Taiwanese Investors**）

全球企業在美中貿易衝突和新冠肺炎疫情下，考慮或已開始將供應鏈分散出中國，蘋果更傳出計畫將近5分之1的產能，從中國轉移至印度，而印度政府為促進該國成為全球手機製造中心，在2020年公布了規模500億盧比（約新台幣198億元）的電子製造獎勵計畫，以吸引全球前5家和印度本地的手機製造商在印度生產。印度信息技術製造商協會（MAIT）則表示，新冠肺炎造成的全球供應鏈中斷，使印度有機會提升出口導向的製造業，並擴展「電子製造獎勵計畫」的適用領域，如消費電子、資通訊技術產品、電腦、醫療電子產品等。針對2021年印度電子資通訊(PLI)獎勵計畫，投資印度(Invest India)、印度台北協會與電電公會共同協助我電子資通訊相關業者前進印度投資佈局，搶占商機，特舉辦本次視訊說明會，活動全程採英文進行，免費活動，歡迎有興趣之廠商於5月10日前踴躍報名參加。

* 活動日期：2021年5月12日(三) 13:00~15:10
* 地點：電電公會701會議室(台北市內湖區民權東路六段109號7樓)
* 主辦單位：投資印度(Invest India)、印度台北協會(ITA)、台灣區電機電子工業同業公會 (TEEMA)
* 暫定議程：

|  |  |
| --- | --- |
| **時間** | **內容** |
| 13:00~13:30 | 報到 |
| 13:30~13:35 | 致歡迎詞：電電公會李詩欽理事長 |
| 13:35~13:40 | 致歡迎詞：印度台北協會戴國瀾會長 |
| 13:40~13:45 | 致歡迎詞：投資印度( Invest India) Mr. Deepak Bagla, Managing Director |
| 13:45~13:50 | 貴賓致詞：經濟部國際貿易局代表 |
| 13:50~14:00 | 印度電信產業介紹(Introduction to the Indian Telecom Sector)：Mr. Hari Ranjan Rao, Joint Secretary, Department of Telecommunications, Government of India1 |
| 14:00~14:10 | 印度電信產品獎勵政策介紹(Introducing the Product Linked Incentive Scheme for Telecom Sector)：Mr. RK Pathak, Deputy Director General, Department of Telecommunications, Government of India |
| 14:10~14:50 | 印度地方政府電信設施及政策介紹(State Infrastructure & Incentives for Telecom Sector)：泰米爾邦(Tamil Nadu)－該邦官方代表(10mins)安德拉邦(Andhra Pradesh) -該邦官方代表(10mins)特倫加那邦(Telangana) -該邦官方代表(10mins)卡納塔卡邦(Karnataka) -該邦官方代表(10mins) |
| 14:50~15:00 | Q&A時段 |
| 15:00~15:10 | 閉幕致詞：投資印度( Invest India )Mr. Aju Antony, Taiwan Plus Lead |
| 15:10 | 會議結束 |

----------------------------------------------------------------------------------------

**報名回條**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 | 中文: | 主要產品 | 中文: |
| 英文: | 英文: |
| 電 話 | ( )  | 傳 真 | （ ） |
| 地 址 |  | 網 址 |  |
| 參加人姓名(一) | 中文: | 職 稱 |  | 參加人姓名(二) | 中文: | 職 稱 |  |
| 英文: |  | 英文: |  |
| 電子信箱 |  | 電子信箱 |  |

2

活動聯絡人：電電公會 劉世維先生 ;TEL: 02-8792-6666分機249 ; E-mail：safon@teema.org.tw

**\* 主辦單位保有修改、變更、取消活動之權利**